

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2026-083

希荻微电子集团股份有限公司
关于 2024 年股票期权激励计划限制行权期间的
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告的披露计划，现对公司 2024 年股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：

一、公司股票期权已进入行权期的情况

激励计划	行权期	行权代码	实际可行权期限
2024 年股票期权激励计划首次授予部分	第二个行权期	1000000598	2026 年 5 月 19 日至 2027 年 3 月 26 日
2024 年股票期权激励计划预留授予部分	第二个行权期	1000000710	2026 年 7 月 27 日至 2027 年 7 月 23 日

二、本次限制行权期为 2026 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 28 日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权的相关事宜。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日